# TANAKA 2014内覧会 開催!

日程: 2014年 11月 12日(水)~11月 14日(金)

<u>時間:AM10:00~PM16:00</u>

場所:日酸TANAKA 本社·埼玉工場 (埼玉県入間郡三芳町竹間沢11番地)

# 2014内覧会:主な出展品

## 門型ファイバーレーザ切断機 「FMR30-TI10000」

"省エネ、低ランニングコストの次世代レーザ切断機"

10kw出力による厚板切断



### 開先プラズマ切断機 「KT-790PJX」

"新型プラズマ ペガサス500Ⅲ 搭載"



# 発振器搭載型開先レーザ切断機「LMZV30-TF6000」

"業界納入実績No. 1 開先レーザ切断機"





# 発振器搭載型レーザ切断機「LMRV30-TF4000」

"TANAKA搭載型 CO<sub>2</sub>レーザの集大成"



#### Pーマーキング装置

"ドッド式印字装置により鮮明なラインマーキング"



# ロボットガス切断機「TRGシリーズ」 水素ガス 「HL-1」

"HL-1(水素)により、切断速度・切断品質・精度を向上"

### 半自動TIG溶接システム 「サンアークTIGマイスター」

"超高速、高溶着量のTIG溶接を宝理"





# 配管自動TIG溶接制御装置 「PIPE AUTOII」

"配管径、肉厚を入力すれば 溶接条件を自動的に作成"

#### その他 出展品

- ・ 自社製<mark>新型</mark>NC装置 ROBOCUT-Q-SYSTEM 【参考出展】
- · CAD/CAM装置 【ANS】
- ポータブルNC切断機
- · 粉塵固形化装置 【ASH40】





